
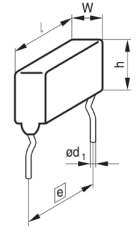


型	B32693
类型	MFP
状态	 量产体制



尺寸

宽度 (w)	11.50mm Max.
厚度 (h)	19.50mm Max.
长度 (l)	27.50mm Max.
直径 (d)	
引线间距 (e)	22.50mm Nom.
其他详细信息	请参照规格书

电气特性

电容	100nF ±5%
额定电压 [DC]	630V
均方根电压 [AC]	300Vrms
电压上升率	3000V/μs
其他详细信息	请参照规格书

其他

电介质 (类型)	Polypropylene
设计	Radial Coated
技术	Wound
AEC-Q200	NO
封装类型	Untaped
其他详细信息	请参照规格书